

正本

檔 號：

保存年限：

## 國立中興大學 書函

機關地址：40227臺中市南區興大路145號

承辦人：鄭渝靜

聯絡電話：04-22840206-22

電子郵件：yccheng@nchu.edu.tw

受文者：材料科學與工程學系

發文日期：中華民國112年4月25日

發文字號：興國字第1120007419號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：函轉日本台灣交流協會台北事務所所送「2023年度日本台灣交流協會獎學金(短期留學生)」資訊，校內申請截止日為6月5日，請協助公告周知。

說明：

一、旨揭獎學金相關申請資訊說明如下：

(一)申請日期：即日起至112年6月5日。

(二)申請資格：未滿35歲(1988年4月2日以後出生者)，臺灣籍、臺灣各大學院校在學學生(有日本國籍者除外)。

(三)留學期間：3個月以上不滿1年，並於2023年9月到2024年3月期間內進入日本各學校開始交換留學者。

(四)申請簡章、申請書等相關規定及資料，如附件。

(五)將申請文件正本送至國際事務處。

二、其他注意事項：

(一)雙聯學位計畫，非本獎學金申請對象。

(二)本獎學金支領期間內，不得重複領取其他政府單位、機關團體所提供的任何獎學金。

(三)其他事宜請查閱日本台灣交流協會獎學金官網：

<https://www.koryu.or.jp/business/scholarship/shortterm/>

正本：本校各學院、系、所、學位學程

副本：

# 國立中興大學

本案依分層負責規定授權單位主管決行

裝



訂

線